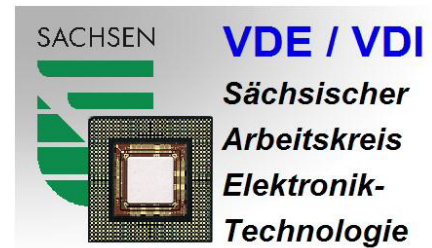


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden  
01069 Dresden  
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden  
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de



## **67. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**



Thema: **Sichere Verbindungen für die Elektronik**

Am **Mittwoch, den 8. Juni 2016** bei der **WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG**.

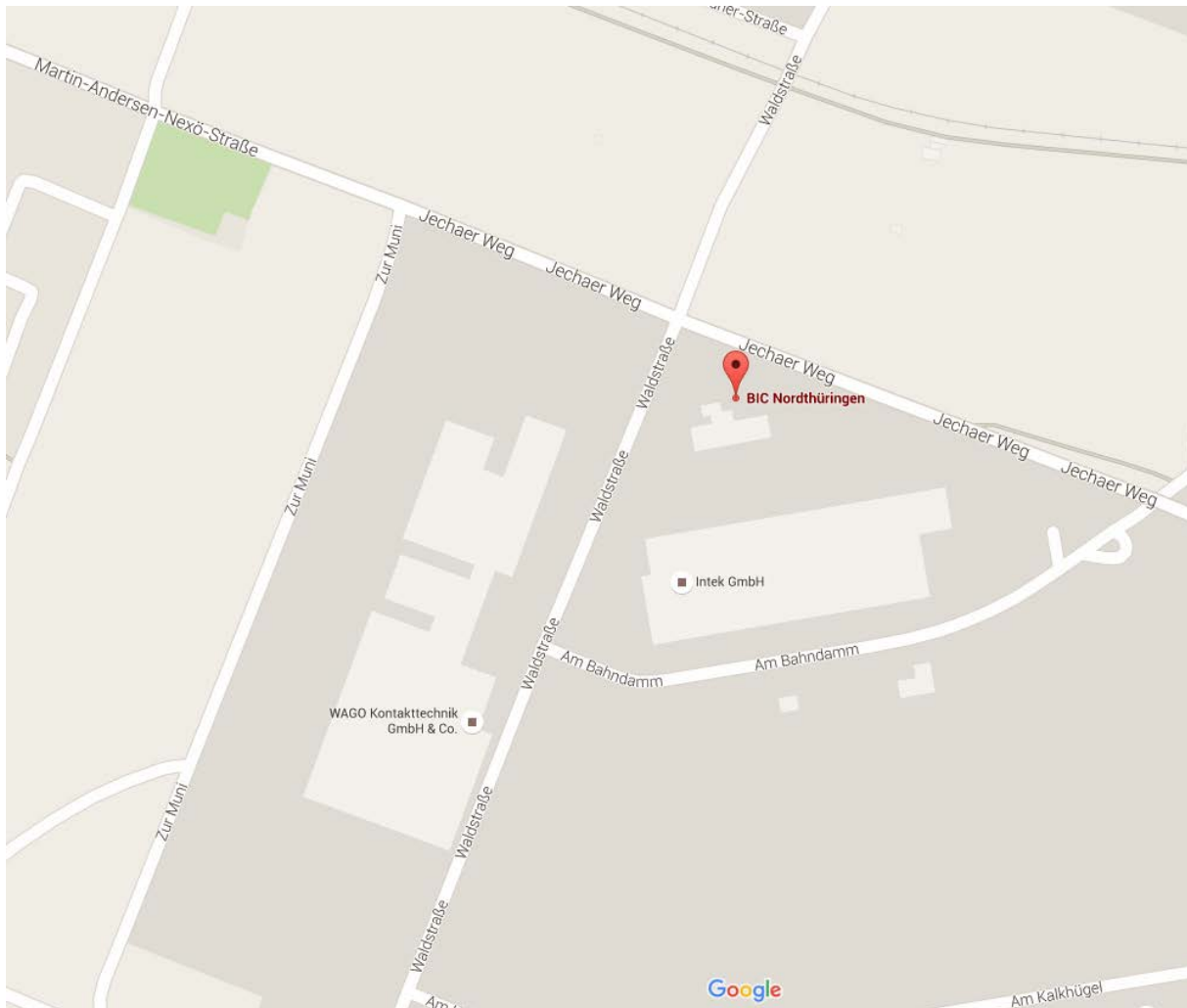
### **Programm:**

- 09:30 Uhr Begrüßung  
*Herr Mario Meyer & Herr Prof. Reinhard Bauer*
- 09:45 Uhr Firmenvorstellung WAGO + Vorstellung Fa. May  
*Herr Mario Meyer, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG*
- 10:00 Uhr IR-SimpleCam – Inline-fähige Thermografie für die Elektronikfertigung: Eine kurze Projektvorstellung  
*Herr Dr. Martin Oppermann, TU Dresden, ZmP*
- 10:10 Uhr Technologieworkshop Leiterplattenanschlusstechnik  
*Herr Matthias Giese, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG*
- 11:00 Uhr Werksführung
- 12:30 Uhr Mittagspause
- 13:20 Uhr Abfahrt zum Schacht / Einweisung
- 14:00 Uhr Einfahrt in das Erlebnisbergwerk „Glückauf“
- 16:00 Uhr Geplantes Ende

Die Organisation bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG hat freundlicher Weise Herr Mario Meyer übernommen. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Raumkapazität und der Planung der Einfahrt ins Bergwerk begrenzt ist, bitten wir unbedingt um **rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Montag, den 30. Mai 2016** bei Herrn Dr. Oppermann ([martin.oppermann@tu-dresden.de](mailto:martin.oppermann@tu-dresden.de)). Die Registrierung erfolgt nach Datum des Email-Eingangs.

**Veranstaltungsort / Adresse (ACHTUNG! Abweichend von der Firmenadresse):**

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG  
Tagungsraum im Business and Innovation Centre (BIC) Nordthüringen GmbH  
Waldstraße 2  
99706 Sondershausen



Link zur WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG:

<http://www.wago.de//wago/standorte/wago-deutschland/sondershausen/uebersicht/index.jsp>